

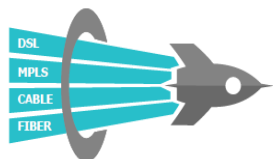
Multi Carrier Bonding Solution マルチキャリアボンディングソリューション

高速で高信頼なモバイルネットワークを

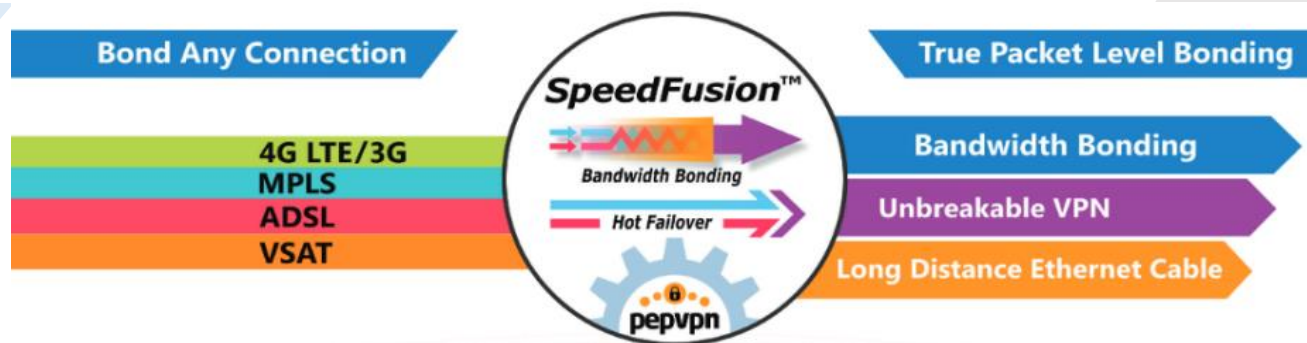


TECHNOLOGY OVERVIEW

マルチキャリアボンディングルーターを実現するのは
Peplink社が開発したSpeedFusion Bonding technology



SpeedFusion bonding technologyを使用して、複数のDSLケーブル、4G (LTE)、3Gを1つの高速SD-WAN接続に組み合わせることができます。これにより、単一のリンク以上の高速化や信頼性の高い冗長システムが得られます。



WAN Smoothing

Bandwidth Bonding

Hot failover

VPN

安定かつ快適な通信

複数回線でスピードUP

冗長化で常にアクティブ

専用線で高セキュリティ

株式会社 モバイルテクノ

PRODUCT LINE-UP & SPECIFICATIONS

● Remote Site Mobile Router

● Data Center SD-WAN Router

Product Image



MAX HD2 mini



Balance 210

Model	Mobile Router MAX HD2mini	SD-WAN Router Balance 210
WAN Interface	1×USB Interface 1×GE 2×Embedded LTE	2×GE
LAN Interface	2×GE	7×GE
Router Throughput	300Mbps	350Mbps
Recommended Users	150	25~150
Load Balancing/Failover	○	○
SpeedFusion Bandwidth Bonding	○	○
Number of SpeedFusion Peers	2	2 (最大5)
SpeedFusion Throughput (256bit-AES)	60Mbps	80Mbps
LTE Modem	Downlink/Uplink Datarate: 100Mbps/50Mbps	-
LTE-A Modem	Downlink/Uplink Datarate: 300Mbps/50Mbps	-
Cellular and GPS Antenna Connector	4×SMA Antenna Connectors 1×SMA GPS Antenna Connector	-
Dimensions	40×147×128mm	44×293×159mm
Weight	0.5kg	1.2kg

- 上記製品は一例です。利用目的、規模等により最適なお提案をいたしますので、下記までお問い合わせください。
- 価格につきましては、下記までお問い合わせください。
- オプションでネットワーク設計やネットワーク構築、運用支援などの導入付帯サービスも承ります。
- 製品仕様は予告無く変更となる場合があります。
- 利用シーンで使われている写真はイメージですので、実際に使われている事例とは異なります。
- Peplink、Peplinkロゴマーク、及びSpeedFusionはPeplink International Ltd.の商標です。
- その他のブランドや製品名はそれぞれの商標または登録商標です。
- 販売開始時期については、下記までお問い合わせください。
- その他、ご不明点などがございましたら、下記までお問い合わせください。

(問い合わせ先)

LEADING WIRELESS INTERNET AGE

株式会社 モバイルテクノ

ビジネス戦略室

〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい4-4-5 横浜アイマークプレイス8階

URL: <https://www.fujitsu.com/jp/mtc/>

E-mail: mtc-info@cs.jp.fujitsu.com

18MP0-009-001G Apr 2019

